### 平成22年6月16日

# 第25期 定時株主総会

### 東京エレクトロン デバイス株式会社

## 報告事項

## 第25期(平成22年3月期)

- ・決算報告
- ・事業報告等

## 第26期(平成23年3月期)

- ・業績予想
- ・活動方針

## Technical Support

### 第25期(平成22年3月期) 決算報告

連結計算書類

損益状況

財政状態

キャッシュ・フロー

計算書類(単独) 損益状況 財政状態



## 連結損益計算書

#### 損益状況

	第24期		第25期		増減率
		百分比%		百分比%	(%)
売上高	94,701	100.0	85,145	100.0	10.1
売上総利益	14,709	15.5	14,473	17.0	1.6
営業利益	1,840	1.9	2,079	2.4	13.0
経常利益	2,041	2.2	2,117	2.5	3.7
当期純利益	617	0.7	1,166	1.4	88.9
1株当たり当期純利益	5,824.91円 11,000.86		000.86円		
自己資本当期純利益率	2.9% 5.4%				
従業員数	825人 844人				

	第24期	第25期	増 減
	百万円	百万円	百万円
総資産	40,680	45,649	4,968
	百万円	百万円	百万円
純資産	21,413	21,911	498
	%	%	%
自己資本比率	52.6	48.0	4.6
	円	円	円
1株当たり純資産	202,012.93	206,711.56	4,698.63

#### 財政状態

科目	第24期	第25期	増減額
流動資産	35,854	41,136	5,281
現預金	1,245	1,621	375
受取手形·売掛金	15,479	20,890	5,411
たな卸資産	15,879	15,636	242
その他流動資産	3,250	2,987	262
固定資産	4,825	4,512	312
有形固定資産	1,334	1,121	213
無形固定資産	643	464	179
投資その他の資産	2,846	2,925	79
資産計	40,680	45,649	4,968

# 連結貸借対照表(負債・純資産)

#### 財政状態

科目	第24期	第25期	増減額
流動負債	14,482	18,538	4,056
買掛金	6,706	7,255	549
短期借入金	3,806	5,105	1,299
その他流動負債	3,969	6,177	2,208
固定負債	4,784	5,198	414
負債計	19,266	23,737	4,470
資本金	2,495	2,495	1
資本剰余金	5,645	5,645	ı
利益剰余金	13,351	13,903	551
評価·換算差額等	79	132	53
純資産計	21,413	21,911	498
負債·純資産計	40,680	45,649	4,968

	第24期	第25期	増減額
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,566	225	3,792
投資活動によるキャッシュ・フロー	801	100	701
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,954	703	3,658
現金及び現金同等物の期末残高	1,245	1,621	375

### 損益状況

	第24期		第25期		増減率
		百分比%		百分比%	(%)
売上高	88,009	100.0	75,888	100.0	13.8
売上総利益	14,088	16.0	13,447	17.7	4.5
営業利益	1,869	2.1	1,700	2.2	9.1
経常利益	2,204	2.5	1,935	2.6	12.2
当期純利益	769	0.9	981	1.3	27.6
1株当たり当期純利益	7,259.87円		9,2	261.65円	

科目	金 額	科目	金 額
流動資産	40,868	流動負債	18,519
現預金	1,396	固定負債	5,198
受取手形·売掛金	19,410		3,130
たな卸資産	14,959	負債計	23,718
その他流動資産	5,102	資本金	2,495
固定資産	4,613	資本剰余金	5,645
有形固定資産	1,113	利益剰余金	13,690
無形固定資産	456	評価·換算差額等	67
投資その他の資産	3,043	純資産計	21,764
資産計	45,482	負債·純資産計	45,482

## Technical Support

### 第25期(平成22年3月期) 事業報告等

- ・半導体及び電子デバイス事業
- ・開発ビジネス(インレビアム)
- ・コンピュータシステム関連事業
- ・国内営業拠点
- ・業務の適正を確保するための体制

## Lechnical Support

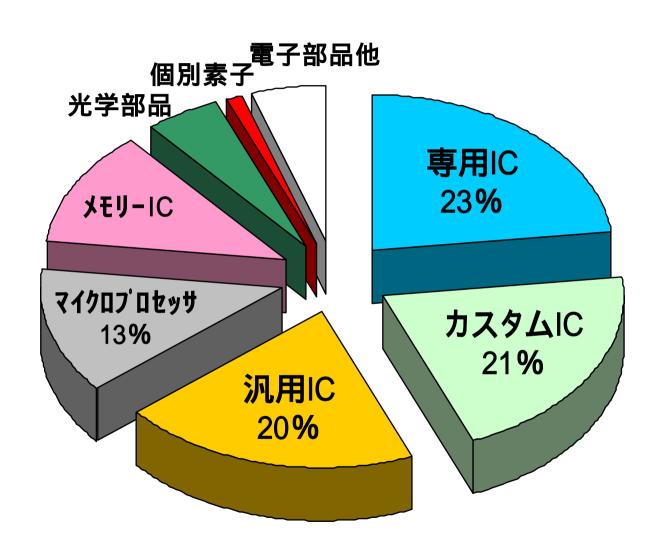
# 半導体及び電子デバイス事業

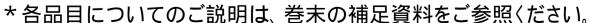
# 売上高

#### 【半導体及び電子デバイス事業】

	第24期	第25期	<b>増減率</b> (%)
売上高	74,980	67,439	10.1
営業利益	736	862	17.1

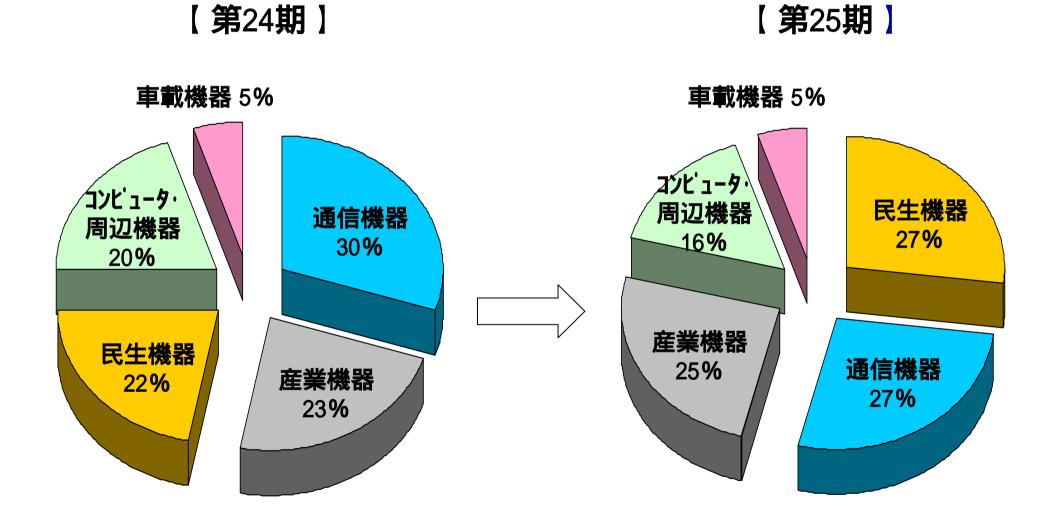
## 品目別 売上構成







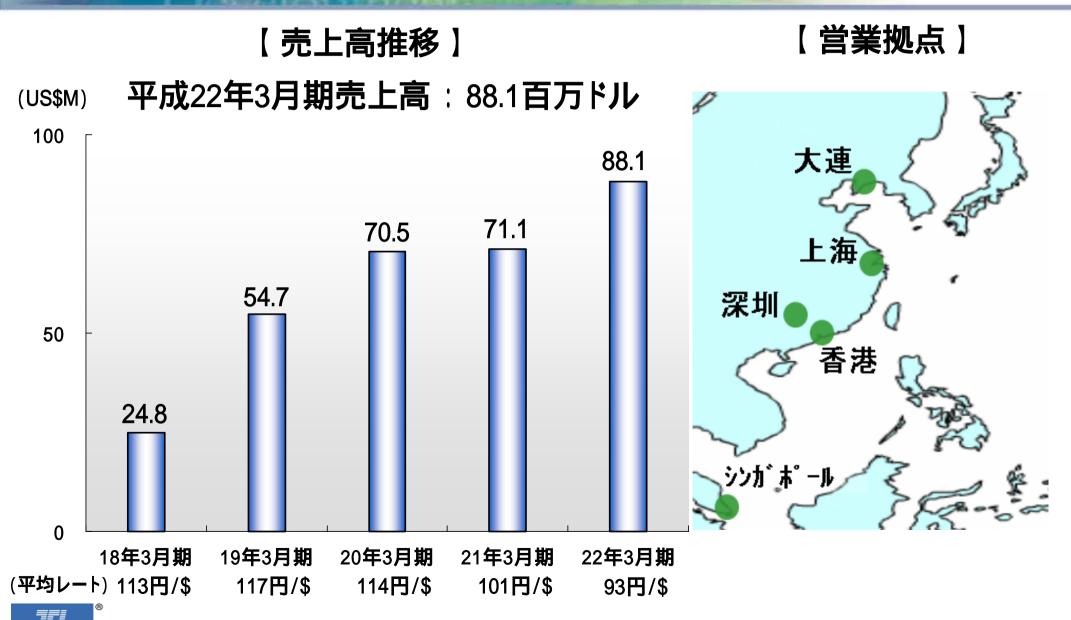
## 分野別 売上構成







## 海外連結子会社 売上高



## Technical Support

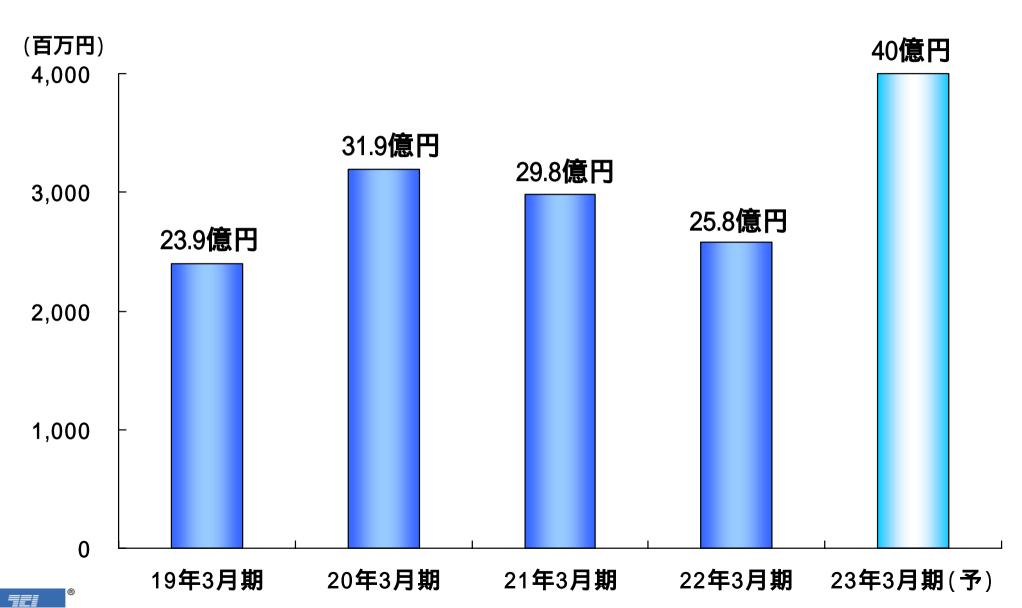
# 開発ビジネス



(インレビアム)

# 売上高推移



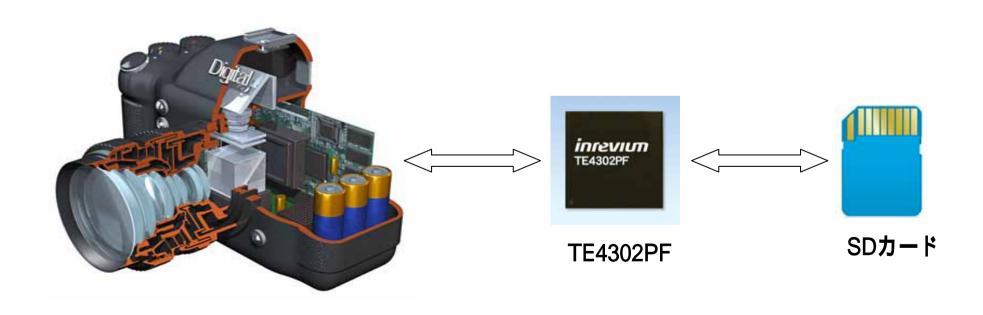


## 自社ブランド商品 開発例



### メモリカードコントローラLSI

- ・SDメモリカードの最新規格「UHS-」対応
- ・デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ向け
- ・平成22年3月: 開発終了、平成22年6月末: 出荷開始予定



## 自社ブランド商品 開発例



### デジタルディスプレイ用設計開発支援キット

- ・設計に必要なハードウェア、ソフトウェアを装備
- ・開発期間の短縮、開発コストの低減など効率化を支援
- ・平成22年1月より販売開始



< 適用製品 > 薄型 T V、 デジタルカメラ、 監視カメラ など

## Technical Support

# コンピュータシステム関連事業

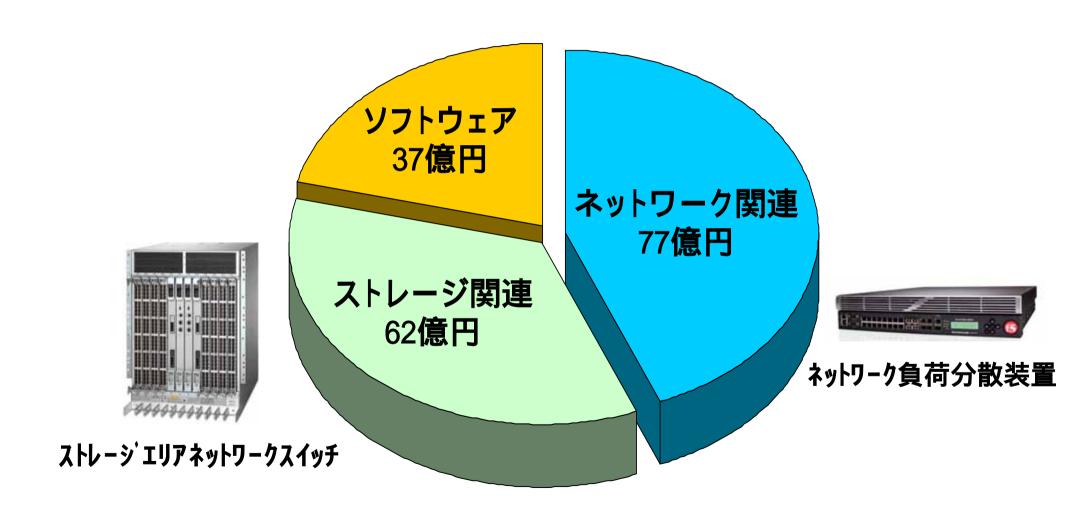


# 売上高<sup>Lechnic</sup>

#### 【コンピュータシステム関連事業】

	第24期	第25期	<b>増減率</b> (%)
売上高	19,721	17,706	10.2
営業利益	1,103	1,216	10.3

## 品目別 売上構成



## 国内営業拠点

### 全国 20拠点

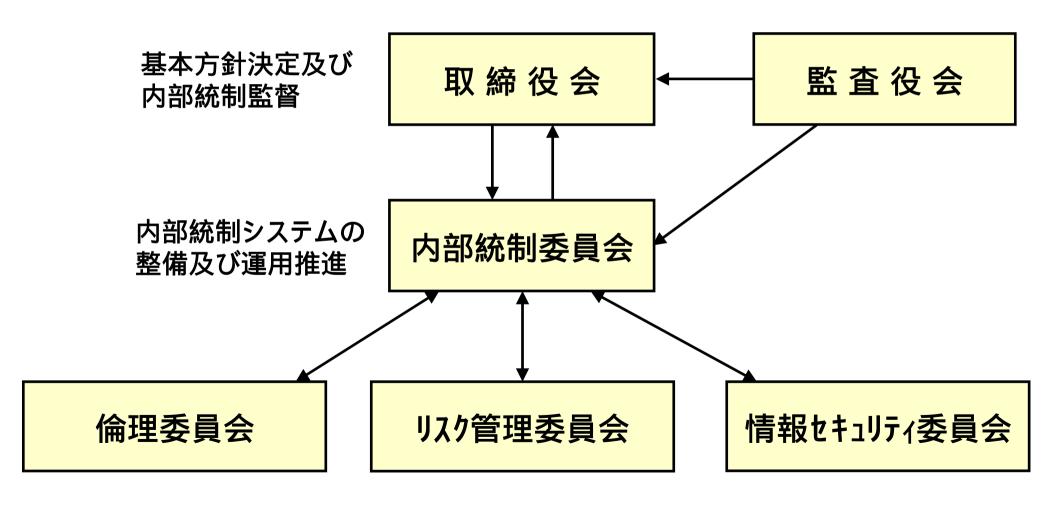
平成21年12月 つくばオフィス開設

平成22年 4月 姫路営業所、 広島営業所開設



### 業務の適正を確保するための体制

### 内部統制システム



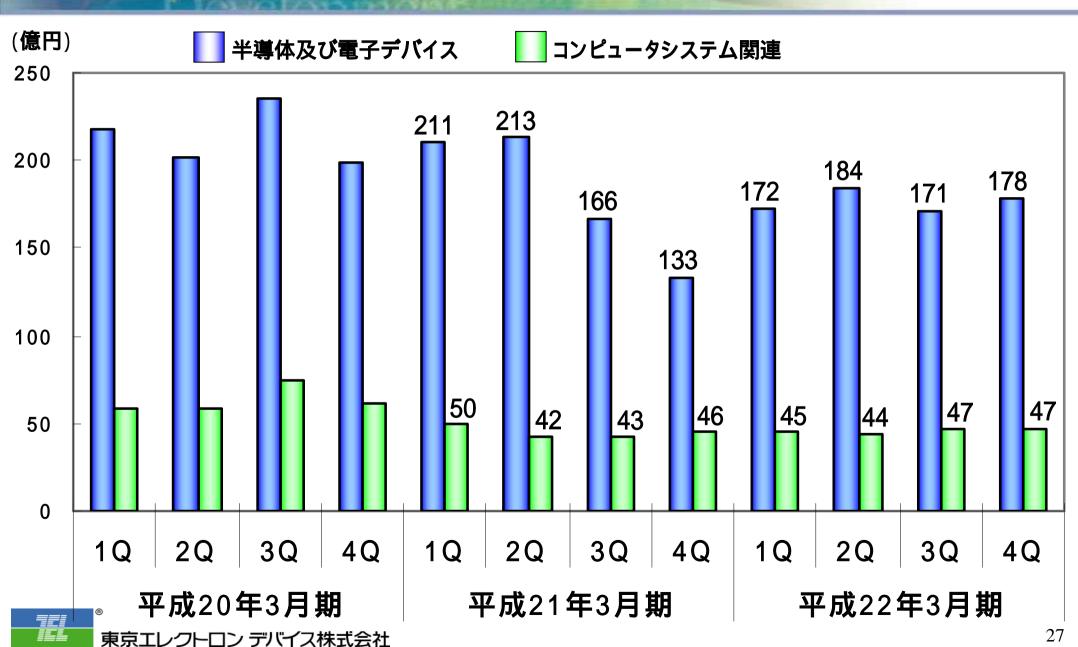


## Technical Support

## 第26期(平成23年3月期) 業績予想

- ・受注高推移
- ・当社を取りまく事業環境 予想
- ・第26期 連結業績予想
- ・配当について

## 受注高推移



### 当社を取りまく事業環境 予想

### 【半導体及び電子デバイス事業】

- ・半導体市場は在庫調整が終了し回復基調
- · 産業機器は回復顕著、 民生機器は好調維持、 通信機器は前期と同水準を想定

### 【コンピュータシステム関連事業】

・企業の「T投資は上期慎重、下期回復を想定

## 第26期 連結業績予想

	平成22年4月28日発表						
	上期予想	上期予想 下期予想 通期予想					
売上高	43,500	47,500	91,000	6.9			
営業利益	870	1,820	2,690	29.4			
経常利益	850	1,750	2,600	22.8			
当期純利益	490	1,150	1,640	40.6			

# 配当について

### 配当予定

	第25	期	第26其	<b>月予定</b>
	中間期末		中間	期末
1株当たり 配当金(円)	2,500	2,500	3,000	3,000
配当性向	45.5%		38.8	3%

## Technical Support

### 第26期(平成23年3月期) 活動方針

- ・半導体及び電子デバイス事業
- ・開発ビジネス
- ・コンピュータシステム関連事業
- ・新規事業

### 【半導体及び電子デバイス事業】

拠点営業の推進

新規顧客の開拓及び立ち上げ

新規商品の立ち上げ





### 【開発ビジネス】

<OEM> 設計受託からOEMへの展開を推進

<自社ブランド商品>
画像処理系LSI商品群の拡充
メモリーカードコントローラLSIの拡販

FPGA搭載ボードの開発強化

【コンピュータシステム関連事業】

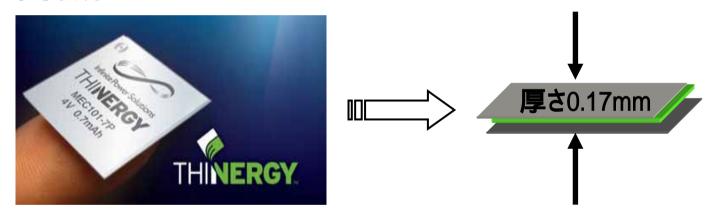
アカウント営業の推進

保守体制の充実化

### 【新規事業】

### 環境/省エネルギー関連商品の販売促進活動

#### 高機能リチウム電池



< 特 徵 >

·省スペース: 超薄膜形成技術、厚さ0.17mm

・クリーンエネルギー: 有害物質なし、不発火

·長寿命: 充電、放電10,000回、電化保持10年



### 決 議 事 項

第1号議案 取締役9名選任の件

第2号議案 取締役賞与支給の件



候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
1	砂川 俊昭 (昭和26年6月28日生)	昭和49年4月東京エレクトロン株式会社入社平成2年10月同社ボードテストシステム部長平成6年4月同社モトローラ営業部長平成7年7月同社半導体部品第一営業部長平成9年10月当社取締役社長(現在に至る) <当社における地位及び担当> 取締役社長 <重要な兼職の状況> TOKYO ELECTRON DEVICE (SHANGHAI) LTD. 取締役会長	121 <b>株</b>

\*代表取締役会長 就任予定



候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
2	<b>栗木康幸</b> (昭和29年5月10日生)	昭和54年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成5年4月 同社液晶製造装置部長 平成11年4月 同社コーポレート・シニアスタッフ、 拡散システムBUGM(ビジネス ユニットジェネラルマネージャー) 平成15年4月 同社執行役員、 サーマルプロセスシステムBUGM 平成17年4月 同社執行役員、 韓国営業推進本部長 平成17年4月 TOKYO ELECTRON KOREA LTD. 取締役社長 平成22年5月 当社執行役員 (現在に至る)	-

\*代表取締役社長 就任予定



候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
3	久 我 宣 之 (昭和30年8月25日生)	昭和54年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成3年10月 同社財務部長 平成11年4月 東京エレクトロン東北株式会社 取締役 平成14年3月 東京エレクトロン株式会社 経理部長 平成15年4月 同社執行役員 平成16年10月 東京エレクトロンBP株式会社 取締役社長 平成18年10月 当社執行役員専務 (現在に至る) マ成19年6月 当社取締役 (現在に至る) く当社における地位及び担当 > 取締役 執行役員専務 管理本部長	74株



候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
4	木 村 勉 (昭和28年12月14日生)	昭和56年4月東京エレクトロン株式会社入社 平成11年4月当社システムプロダクトグループ プロダクトマネージャー 平成13年10月当社セミコンダクタ第1グループ プロダクトマネージャー 平成18年5月当社執行役員 平成19年6月当社取締役 (現在に至る) 平成21年4月当社執行役員専務 (現在に至る) <当社における地位及び担当> 取締役執行役員専務営業統括本部長	33株



候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
5	<b>天 野 勝 之</b> (昭和29年11月28日生)	昭和59年11月 東京エレクトロン株式会社入社 平成14年 4 月 同社コンピュータ・ネットワーク BUGM(ビジネスユニット ジェネラルマネージャー) 平成15年 4 月 同社執行役員 平成18年10月 当社執行役員 (現在に至る) マ成19年 6 月 当社取締役 (現在に至る) く当社における地位及び担当 > 取締役 執行役員 CN事業統括本部長	31株



候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
6	<b>徳 重 敦 之</b> (昭和38年11月7日生)	昭和61年4月 東京エレクトロン株式会社入社 平成11年4月 当社ザイリンクスプロダクト グループプロダクトマネージャー 平成15年10月 当社TOPマーケティンググループ プロダクトマネージャー 平成16年10月 当社インレビアムプロダクト グループプロダクトマネージャー 平成17年4月 当社執行役員 (現在に至る) マ成19年6月 当社取締役 (現在に至る) < 当社における地位及び担当 > 取締役 執行役員 EC海外事業担当、PLDソリューション事業部長	27株



候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
7 == ■	東 哲 郎 (昭和24年8月28日生)	昭和 52年 4 月 東京エレクトロン株式会社入社 平成 2 年12 月 同社取締役 平成 6 年 4 月 同社取締役 平成 8 年 6 月 同社取締役 (現在に至る) 平成 15年 6 月 東京エレクトロン株式会社 取締役会長 (現在に至る) 平成 17年 7 月 TOKYO ELECTRON U.S. HOLDINGS, INC. 取締役会長 (現在に至る) < 当社における地位及び担当 > 取締役 < 重要な兼職の状況 > 東京エレクトロン株式会社取締役会長 TOKYO ELECTRON U.S. HOLDINGS, INC. 取締役会長 社団法人日本半導体製造装置協会会長	

候補者番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当、 重要な兼職の状況	所有する当社 の株式数
8	中村隆(昭和29年10月6日生)	昭和54年 4 月 東京エレクトロン株式会社入社 平成 9年10 月 東京エレクトロン山梨株式会社 取締役 平成13年 4 月 東京エレクトロン株式会社 コーポレート・シニア・スタッフ 平成15年 4 月 東京エレクトロン ロジスティクス 株式会社取締役社長 平成15年10 月 東京エレクトロン B P株式会社 取締役社長 平成16年10 月 東京エレクトロン九州株式会社 専務執行役員 平成20年 4 月 東京エレクトロンAT株式会社 専務執行役員 コーポレート管理本部長 (現在に至る) 平成21年 6 月 同社取締役	
®		(現在に至る)	

候補者番 号	氏 名	略歴、当社における地位及び担当、	所有する当
	(生 年 月 日)	重要な兼職の状況	社の株式数
9	岩田 義文 (昭和14年5月4日生)	昭和37年3月 揖斐川電気工業株式会社 (現 イビデン株式会社)入社 昭和59年3月 イビデン株式会社電子回路事業部長 昭和60年6月 同社取締役 平成元年6月 同社常務取締役 平成5年6月 同社代表取締役副社長 平成11年6月 同社代表取締役会長 (現在に至る) マ成21年6月 当社取締役 (現在に至る) く当社における地位及び担当 > 取締役 く重要な兼職の状況 > イビデン株式会社代表取締役会長 社団法人岐阜県経営者協会会長	

#### 第2号議案 「取締役賞与支給の件」

対象人員	賞与支給総額
5名	26,158千円

\*社外取締役に対しては賞与を支給いたしません。

## 品目別 仕入先名

セグメント・品目		主な仕入先名
	専用I C	カビウム・ネットワークス社、コネクサントシステムス'社、富士通エレクトロニクス(株)、インターシル社、ピクセルワークス社、シリコンイメーシ'社、ピクシスシステムス'社、サ'ーリンク・セミコンダ'クター社、インレビアム
	カスタムI C	富士通エレクトロニクス(株)、ザイリンクス社、インレビアム
   半導体及び	汎用I C	リニアテクノロシ'ー社、オン・セミコンダ'クター社、TI 社
電子デバイス事業	マイクロプロセッサ	フリースケール・セミコンダクタ社、富士通エレクトロニクス侏ル、TI 社
	メモリーI C	IDT社、ラムトロンインターナショナル社、富士通エレクトロニクス侏(スパンション)
	光学部品	アハ'ゴ・テクノロシ'-社
	個別素子	オン・セミコンダウター社
	電子部品他	コーセル(株)、インレビアム
コンドー・カンフェル	ネットワーク機器	エクストリームネットワークス社、F5ネットワークス社
コンピュータシステム 関連事業	ストレージ関連	プロケード社、エミュレックス社
以注于未	ソフトウェア	マイクロソフト社、オラクル社

## 分野別 主な最終製品及び主なお客様

分 野	主な最終製品	主なお客様
民生機器	デジタルカメラ、薄型TV、DVD、	シャープ、ソニー、
C 土 ( )	AV機器	パナソニック
  通信機器	携帯電話、ルーター、伝送装置、	パナソニック、日立、
<b>坦</b>	携帯電話基地局	富士通
  産業機器	医療機器、放送機器、FA機器、	東芝、パナソニック、
<b>性果饿</b> 品	半導体製造装置	日立
コンピュータ・	複合プリンター、液晶プロジェクター、	NEC、パナソニック、
周辺機器	PC及び付属機器	富士ゼロックス
古士北地里	カーナビケーション、カーオーディオ	アイシン、パナソニック、
車載機器 	ルーノし ツ ーツョン、ルーオーナ 1オ 	三菱電機

# 用語説明(1)

#### 【半導体及び電子デバイス事業】

品目	主な取扱商品	機能
専用I C	画像処理用I C 通信用・ネットワーク用I C	特定用途用に作られた専用I C
<b>ЛЛЯЦІ</b> С	ASIC, PLD	お客様の仕様に応じて作られる固有I C
汎用I C	汎用リニアI C(アナログI C) 汎用ロシックI C	色々な用途に共通に使用されるI C
マイクロプロセッサ	マイクロフ <sup>°</sup> ロセッサ、DSP	電子機器の頭脳、演算機能・制御機能
メモリーI C	SRAM、 フラッシュメモリ	記憶用IC、書込み、読出しが可能なものや 読出しのみのものがある
光学部品	発光ダイオード、フォトカプラ	電気を光に変換して使用する電子部品
個別素子	整流素子、トランジスタ	増幅、整流などの機能を持つ部品
電子部品他	ポード、電源、コネクタ	プリント配線基板上にIC、電源、コネクタなどの 部品を実装した製品(ポード)

## 用語説明(2)

#### 【コンピュータシステム関連事業】

ネットワーク関連		インターネット接続機器(負荷分散、セキュリティ)企業向けネットワークシステム構築機器。
ストレージ関連		SAN(ストレージエリアネットワーク)スイッチ、 SAN接続機器、ストレージセキュリティ機器など。
ソフトウェア等	Western Francisco	セキュリティ用ログ長期保存・分析ミドルウェア 企業向け産業機器に組み込まれるマイクロソフト 社のソフトウェア。